PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

01-119025

(43)Date of publication of application: 11.05.1989

(51)Int.Cl.

H01L 21/302

(21)Application number: 62-276402

(71)Applicant: SUMITOMO METAL IND LTD

(22)Date of filing:

31,10,1987

(72)Inventor: IIZUKA DAISUKE

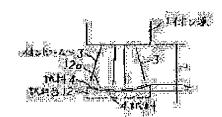
KUBOTA KAZUYOSHI ASHIDA MINORU

(54) ION BEAM ETCHING

(57)Abstract:

PURPOSE: To allow etching of high aspect ratio with reduced processing characteristic difference among samples by arranging the samples so that their incident angles of an ion beam to be diffused from an ion source toward a plurality of samples are almost equal to one another.

CONSTITUTION: An ion beam 3 diverge from an ion source 1. A plurality of samples 4 are fixedly arranged on a sample stand 12. A recessed curving slope of the sample stand 12 is formed so that angles made by respective samples 4 relative to the incident ion beam 3 can almost be equal to one another. A depth H of the recessed curvature of the sample stand 12 relative to a distance L between the ion source 1 and the sample 12 is preferably within 10%. Too large a depth H may cause a difference in etching speed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-119025

@Int.Cl.*

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成1年(1989)5月11日

H 01 L 21/302

D-8223-5F J-8223-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

の発明の名称 イオンビ

イオンビームエツチング方法

②特 顧 昭62-276402

@出 願 昭62(1987)10月31日

⑩発 明 者 飯 塚 大 助

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

60 発 明 者 久 保 田 和 芳

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

60 杂 明 者 芦 田 稔

兵庫県尼崎市西長洲本通1丁目3番地 住友金属工業株式

会社総合技術研究所内

の出 願 人 住友金属工業株式会社

四代 理 人 弁理士 溝上 満好

大阪府大阪市東区北浜5丁目15番地

外1名

明細一葉

1. 発明の名称

ィオンビームエッチング方法

- 2. 特許請求の範囲
- (II イオンピームをイオン源より取り出し、そのイオンピームを用いて複数の被加工物のエッチングあるいは加工を同時に行うイオンピームエッチング方法において、イオン源より被加工物側に照射されるイオンピームに対して、複数の被加工物の各々に照射されるイオンピームの人射角がほぼ等しくなるように各々の被加工物を配置して加工することを特徴とするイオンピームエッチング方法。
 - 3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、イオン源より引き出されたイオンビームを用いて被加工物(以下「試料」という)を ・エッチングあるいは加工するイオンビームエッチング方法に関するものである。

(従来の技術)

近年、微梱なパターンをエッチングする方法として、従来の温式エッチング方法に代わって、プラズマエッチングやスパッタエッチング等のドライエッチング方法が有望視されている。イオンビームエッチングあるいはイオンビームミリングと呼ばれる、シャワー状のガスイオンをエッチングされる試料に服射する方法も、このドライエッチング方法の一種である。

第3図にイオンピームエッチング方法の一例を示す。同図にイオンピームはブラズマを発生されまれる。2はイオン級を生成させるイオンでである。イオンが対数をである。イオンでは、がスは加工する試料をである。イオンが導入口では、ガスは1年にからの電子を当てんなっている。そして、ガスの電子を当てんだがリッド9により通知なていまった。そのイオンがグリッド9により通知なていまった。そのイオンがグリッド9により通過なていまった。これでは、カスを当てることによりでより通過なるになってがグリッド9により通過なるになって加速されて上記イオンビーム3として限り

出される。上記試料室2の試料4は試料台10上に配置されており、この試料4はイオンビーム3によってスパックされてエッチングあるいは加工が施される。

11はニュートライザであるが、これは試料4がイオンピーム3によりチャージアップするのを助止するためのもので、ここで発生する熱電子によって中和する働きをする。なお、上記ガスイオンの生成にフィラメント7を用いる他、マイクロ液を使用するもの等があるが、イオンをグリッド9で加速してイオンピーム3とする点では同じである。

(発明が解決しようとする問題点)

ところで、イオン源1よりのイオンピーム3は、イオン源1内のプラズマ8の状態や、グリッド9 部におけるシースの形状等により、必ずしも平行なビームにはなっておらず、イオンピーム3は発散している。この状態を第4図(イ)(ロ)に模式的に示しており、(イ)図は平行ビームの場合、(ロ)図は発散している場合を示す。また、イオ

ンピームエッチング装履では、高スループットが 要求されるため、イオン源1の大口径化とともに、 試料台10を大型化して複数の試料4を一括して 処理することが必要となって来ている。そこで、 試料4間のエッチング速度やエッチング形状等の エッチング特性の均一性の向上、再現性の向上を 目的として、試料台10が自転あるいは自公転可 能な構造のものが用いられるようになった。

しかしながら、従来の試料台自体は、平面形状のものが大部分であり、イオンピームの発散については何ら考慮されていないのが現状であるとしてなわち、試料台10上に複数の試料 4 を固定して、加工を行う場合は、その試料台10上の位置により入射して(第4図(ロ)を照)が発なるため、つまり各試料4に入射しての試料4に入射してのは料4について一定角度でないため、各試料4にでは料台10上の位置や向きにより、エッチング形状等のエッチング特性が異な

り、再現性が悪い等の欠点がある。例えば、第5 図(イ)のように、試料 4 とイオンビーム 3 のな す角度 θ が 9 0°に近い場合は、バターン 1 3 a 間のエッチング対象部 1 3 b 部分に対するイオン ビーム 3 の入射は可能で、 高アスペクト比のエッチングが可能である。これに対し、 同図(ロ) ように、 角度 θ が小さい場合は、 高アスペクト比 のパターンのエッチングが不可能になるという問 題がある。

また、前述のように、エッチング中に試料すを 自転あるいは自公転させて、エッチング特性の向 上をねらったものもあるが、この場合のエッチン グ特性の向上は全国についての平均したものにな り、高アスペクト比のパターンのエッチング等の エッチング特性を根本的に解決するものではない という問題があった。

本発明は、これらの問題点に指みて成されたものであり、複数の試料間のエッチング特性の均一性、再現性および高アスペクト比のパターンのエッチング特性を改善するイオンビームエッチング

方法を提供することを目的とするものである。 (問題点を解決するための手段)

上記問題点を解決するために本発明のイオンビームエッチング方法は、イオンビームをイオン源より引き出し、そのイオンビームを用いて複数の試料のエッチングあるいは加工を同時に行うイオンビームエッチング方法において、イオン源は料側に照射されるイオンビームに対して、複数の試料の各々に解射されるイオンビームの入射角がほぼ等しくなるように各々の試料を配置してエッチングあるいは加工するものである。

(作 用)

本発明は上記のような方法により、複数の試料を問時に一括してエッチングあるいは加工する場合において、各試料に入射してくるイオンピームの入射角を各試料間でほぼ一定とすることができ、従って各々の試料間のエッチング特性や加工特性の差を最小限にすることができ、全ての試料を同一条件でエッチングあるいは加工することになる。(実施例)

以下本発明の一実施例を示す第1図に基づいて 説明する。

第1図は、イオン源1と、このイオン源1より 取り出されたイオンビーム3と、このイオンビー ム3によりエッチングされる試料4と、その試料 4を配置固定する試料台12とを示している。

ここで、イオン課 1 は上記第 2 図と同様に構成されるもので、イオンピーム 3 は発散しており、複数の試料 4 が試料台 1 2 上に配置固定されて加る。そして、上記試料台 1 2 は、その上面部 1 2 a が凹遺曲形状に形成されており、その中心部より外間にいくほど上方に傾斜を大きくしている。この試料台 1 2 の凹岩曲形状の傾斜は、この上面部 1 2 a に配置された各々の試料 4 とこれらに入射してくるイオンピーム 3 とのなす角度が全てほぼ等しくなるように形成してある。

ここで、イオン源1と試料台12との距離しに対し、試料台12の四準曲形状の深させは、10%以内であることが好ましい。その理由はイオン源1と試料台12との距離によりイオンビームの電

曲形状の深さ及びその形状の条件決定については、一例として第2図(イ)(ロ)に示す実測に基づき行うことができる。まず、(イ)図に示すように従来のフラットな試料合10を用い、ここで、加速電圧:500 V、イオンビーム電流密度:0.6mA/cd、イオン源半径:r。(8インチ)、試料台10の中心より半径方向の位置:r、イオンビームと試料のなす角度:θとすれば、試料台

10の中心から外間に向けて角度 0の値は次第に

小さくなる。その態様を示すのが、(ロ)図であ

り、機軸に「∕」。の比をとり、縦軸に角度βを

流密度が異なるため、深さ日があまり大きくなる

とエッチング速度に差を生じるおそれがあるため

ここで、上記試料台12の上面部12aの凹彎

である.

等しくすることが可能である。同様にして、試料 台12上の四弯曲形状の傾斜を決定すれば、その 试料台12中心のにおける入射角にほぼ等しい入 射角を全上面解12aにわたって得ることが可能 である。

(発明の効果)

本発明によれば以上説明したように、イオン源より試料側に拡散されるイオンピームに対して、 複数の試料の各々に限射されるイオンピームの入 射角がほぼ等しくなるように試料を配置してエッチングあるいは加工するものであるため、イオン 源の構造に依存せずイオンピームエッチングの速 変、形状の差を小さくでき、かつ高アスペクトと のエッチングが可能である等、優れたエッチング 特性、加工特性を有する有用な発明である。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明イオンビームエッチング方法の 実施例を示す概略説明図、第2図(イ)(ロ)は 同条件決定のための説明図、第3図はイオンビー ムエッチング装置の概略説明図、第4図(イ) (ロ) は従来例を示す説明図、第5図(イ) (ロ) は周試料のエッチング状態の説明図である。

1 はイオン源、 2 は試料室、 3 はイオンピーム、 4 は試料、 1 0、 1 2 は試料台、 0 はイオンピー ムの入射角。

> 特許出願人 住友金属工業株式会社 代理人 海 上 満 好 (ほか1名)

持開平1-119025 (4)

